「ポスト5 G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（委託）」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(d4) 2nm 世代半導体のチップレット・パッケージ設計・製造技術開発	Rapidus 株式会社

以上